檔 號:

保存年限:

## 台灣發明商品促進協會 函

地址:105台北市松山區八德路二段400號7

樓

承辦人:賴淑玲

電話: 02-8772-3898#19 Email: wiipa168@wiipa.org.tw

受文者:國立中山大學

發文日期:中華民國113年3月21日 發文字號:台發協字第1130032102號

速別:普通件

裝

密等及解密條件或保密期限: 附件:如文附件一附件二

主旨:本協會辦理「2024澳門國際創新發明展」,敬請惠予公告

並轉知 貴校師生踴躍參加。

## 說明:

一、「澳門國際創新發明展」是亞洲首屈一指集展覽、銷售之綜合品牌展覽會。主辦單位除了維持展覽高品質之外,協助發明人與當地企業家會面,並透過媒體報章雜誌於港、中、澳大量宣傳,提高發明品知名度及廣大的商機。

二、參展日期:113年10月25日(五)至10月27日(日)。

三、參展地點:澳門會展中心。

四、聯絡方式: wiipa168@wiipa.org.tw或02-8772-3898賴小姐

正本:國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學計算機及資 訊網路中心、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場、國立臺灣大 學生物資源暨農學院附設農業試驗場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動 物醫院、國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、國立臺灣師範大學、 國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、 東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北 醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健 康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、馬偕學校財 團法人馬偕醫學院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人 淡江大學、華梵大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、 長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財 團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大 學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大 學、靜宜大學、中山醫學大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明 道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大 學、國立中正大學、南華大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、台灣首府 學校財團法人台灣首府大學、中信

國立中山大學 113/03/21

第1頁 共2頁

學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學

副本:電子公文交換章